Bygningsfysik™

Indvendig efterisolering –

Producenternes bedste løsninger og den nyeste viden fra forskningen

Ingeniørhuset i København, 29. marts 2016

Bygningsfysik™

Program

15:30 Velkommen v/ Nicolai Høgenhav Hoffmann, COWI (ordstyrer), og kort oplæg til problemstillingen v/ Ruut Peuhkuri, SBi

15:40 Præsentation af moderne løsninger til indvendig efterisolering v/ producenter og leverandører:

- Jens Lauridsen — Xella
- Phillip Møller — Introflex
- Scott McNonagle — Kingspan
- Jesper Kristensen — Skamol
- Jens Rahbek — Rockwool
- Sana Saleem — Papiruld.dk
- Kristian Koldtoft — Isover
- Tommy Bunch-Nielsen — Microtherm

16:30 Igangværende forskning

- Svend Svendsen, DTU Byg
- Eva Møller, SBi

17:00 Paneldebat v/ oplægsholdere
17:30 Afrunding og slut